

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허

Patent Number

제 10-2085172 호

출원번호

Application Number

제 10-2018-0157520 호

출원일

Filing Date

2018년 12월 07일

등록일

Registration Date

2020년 02월 28일

발명의 명칭 Title of the Invention

광섬유 벤딩을 방지하는 현장조립형 광커넥터

특허권자 Patentee

솔텍인포넷 주식회사(110111-*****)

서울특별시 영등포구 당산로41길 11, 210호(당산동4가, 당산에스케이브이1센터)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2020년 02월 28일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

박원주



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요